

型 号	JC-LS16K-0.33X
焦 距	101.3mm
芯片尺寸	82IC 16K5 μ m
光 圈	F5.6-F16
工作距离	409mm
共 距 距	598mm
最大畸变	0.021%
放大倍率	0.33X
接 口	M72/M90
滤镜尺寸	M49x0.75
重 量	g
温度范围	+5°C ~ +45°C

特点:

1. 大像面: 最大像圆 ϕ 82mm, 适用于最大16K5 μ m芯片尺寸
2. 无热化设计: +5°C ~ +45°C 不虚焦
3. 画面中心和边缘更好的亮度均匀性
4. 超低光学畸变: 最大畸变 < 0.021%
5. 高分辨率表现: 5 μ m像元成像过度像素 ≤ 2 像素格
6. 抗震紧固调焦方式

测量视野	物方测量精度	相机芯片
248.2mm	15.2 μ m	16384x5 μ m
173.8mm	21.2 μ m	8192x7 μ m
173.8mm	10.6 μ m	16384x3.5 μ m
186.2mm	15.2 μ m	12288x5 μ m

产品尺寸: (单位mm)

